

「ADMETA Plus 2016」にて発表します

株式会社ソシオネクストは 10 月 20 日より東京で開催される最先端半導体配線技術の国際会議「Advanced Metallization Conference 2016: 26th Asian Session (ADMETA Plus 2016)」にて以下のとおり発表を行います。

Advanced Metallization Conference 2016: 26th Asian Session

http://www.admeta.org/2016/admeta_info_j.html

主催：ADMETA 委員会 / 共催：公益社団法人 応用物理学会

開催期間： 2016 年 10 月 20 日 (木)、21 日 (金)

会場： 東京大学弥生講堂 一条ホール <http://www.a.u-tokyo.ac.jp/yayoi/>

当社発表：

10 月 20 日 (木) 17:20～

セッション LN-1

「Think Again Stress Migration Phenomenon with Stress Measurement in 12 Years and Physical Analysis (常温 12 年応力変動および物理解析から銅配線のストレスマイグレーションメカニズムの再考)」

品質保証統括部 松山 英也

銅配線の内在ストレスの 12 年常温放置の変動を調査した結果をもとに、ストレスマイグレーション不良のメカニズムに関する議論および考察内容について発表します。(株式会社富士通研究所との共同発表)